



EFM32HG309F64G-C-QFN24R

Număr parc	EFM32HG309F64G-C-QFN24R	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	Energy Micro (Silicon Labs)	Starea stocului	19011 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 24QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	EFM32HG210 Preliminary.pdf EFM32HG210 Preliminary.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

19011 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$1.541

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de EFM32HG309F64G-C-QFN24R

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.98V ~ 3.8V	Pachetul dispozitivului furnizor	24-QFN (5x5)
Viteză	25MHz	Serie	Happy Gecko
Dimensiunea RAM	8K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	64KB (64K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I ² S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	24-VQFN Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	15	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 4x12b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+
Conectivitate	I ² C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART, USB	Numărul produsului de bază	EFM32HG309

Vești înrudite



Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel
2023/07/4

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinez MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru
2023/09/11

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei
2023/08/16

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Audio și locul său în evoluția Bluetooth
singur modul
2023/03/16

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU
2023/09/12

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus
2023/09/13

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele
2023/08/16

2023/07/19